



## 平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年8月12日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社 東京精密

コード番号 7729 URL <http://www.accretech.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 太田 邦正

問合せ先責任者 (役職名) 取締役業務会社執行役員社長 (氏名) 川村 浩一

TEL 042-642-1701

四半期報告書提出予定日 平成25年8月13日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成26年3月期第1四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25年6月30日)

#### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年3月期第1四半期	14,014	20.4	2,369	30.0	2,595	39.6	1,670	33.7
25年3月期第1四半期	11,636	△14.2	1,822	△26.2	1,858	△28.7	1,249	△47.0

(注) 包括利益 26年3月期第1四半期 2,442百万円 (131.5%) 25年3月期第1四半期 1,054百万円 (△56.8%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
26年3月期第1四半期	40.51	40.37
25年3月期第1四半期	30.31	30.26

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
26年3月期第1四半期	79,306	59,563	74.7
25年3月期	77,862	57,304	73.3

(参考) 自己資本 26年3月期第1四半期 59,231百万円 25年3月期 57,069百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
25年3月期	—	8.00	—	8.00	16.00
26年3月期	—	—	—	—	—
26年3月期(予想)	—	10.00	—	—	—

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

・現時点では、平成26年3月期期末の配当については未定です。開示が可能となった時点で速やかに開示する予定です。

### 3. 平成26年 3月期の連結業績予想(平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	27,000	4.7	4,000	△7.5	4,000	△6.3	2,400	94.1	58.21
通期	54,000	5.9	8,000	6.6	8,000	1.4	5,200	30.1	126.13

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無  
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
  - ② ①以外の会計方針の変更 : 無
  - ③ 会計上の見積りの変更 : 無
  - ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	26年3月期1Q	41,266,881 株	25年3月期	41,254,781 株
② 期末自己株式数	26年3月期1Q	32,402 株	25年3月期	32,292 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	26年3月期1Q	41,227,681 株	25年3月期1Q	41,221,816 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表に関する手続きは終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、添付資料3頁「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....	2
(1) 経営成績に関する説明 .....	2
(2) 財政状態に関する説明 .....	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....	3
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項 .....	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 .....	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 .....	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 .....	3
3. 四半期連結財務諸表 .....	4
(1) 四半期連結貸借対照表 .....	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 .....	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....	8
(継続企業の前提に関する注記) .....	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....	8
(セグメント情報等) .....	8

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### （1）経営成績に関する説明

当第1四半期の内外経済情勢は、海外では、米国経済は個人消費や雇用、住宅投資などにおいて緩やかな回復が続きましたが、欧州経済は債務問題による緊縮財政などの影響で景気停滞が長期化、中国をはじめとするアジア新興国経済の景気拡大も減速傾向にあり、総じて厳しい状況が続きました。一方、国内では、大胆な金融緩和による円高是正、株高が進展し、実態面でも輸出などに回復の兆しが見られ、今後の設備投資や雇用、個人消費など景気全般の回復期待感が増しました。

このような状況下、当第1四半期連結会計期間の連結業績は、受注高150億23百万円（前年同期比3.7%増）、売上高140億14百万円（前年同期比20.4%増）、営業利益23億69百万円（前年同期比30.0%増）、経常利益25億95百万円（前年同期比39.6%増）、当期純利益16億70百万円（前年同期比33.7%増）となりました。

当第1四半期のセグメント別概況は以下の通りです。

#### 【半導体製造装置部門】

半導体製造装置部門では、市場の牽引役となっているスマートフォンやタブレットPCは、中国ローエンド市場での高成長を背景に市場拡大が続きました。それに伴い半導体メーカーもメモリ、イメージセンサ、小型ディスプレイ等での需要拡大を見越して積極的な設備投資を行いました。そのため、当社装置受注も、前期終盤から引き続き、国内、台湾、中国などを中心に堅調に推移し、当社の受注、売上は、ともに前年同期に比べ増加いたしました。

この結果、当四半期の受注高は95億34百万円（前年同期比10.1%増）、売上高は92億15百万円（前年同期比33.7%増）、営業利益は15億65百万円（前年同期比79.3%増）となりました。

#### 【計測機器部門】

計測機器部門では、主要ユーザーである自動車関連業界は、円高是正等の要因もあって業績好調な中、引き続きワールドワイドな生産体制構築の観点から積極的な設備投資を継続しました。一方、その他のユーザーのうち工作機械などでは欧州景気低迷や中国の成長鈍化などの影響で調整色の強い状況が続いたほか、国内中堅中小企業マーケットにおいては、政府補助金の審査結果待ちのため投資実行を遅らせる動きも見られました。

この結果、当四半期の受注高は54億88百万円（前年同期比5.8%減）、売上高は47億99百万円（前年同期比1.2%増）、営業利益は8億4百万円（前年同期比15.3%減）となりました。

### （2）財政状態に関する説明

#### 【資産、負債及び純資産の状況】

当第1四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ14億44百万円増加し、793億6百万円となりました。増減の主な要因は、受取手形及び売掛金の増加16億1百万円、現金及び預金の増加10億46百万円、仕掛品の減少7億53百万円等であります。

当第1四半期末における負債は、前連結会計年度末に比べ8億14百万円減少し、197億43百万円となりました。増減の主な要因は、支払手形及び買掛金の増加5億93百万円、長期借入金の減少15億円等であります。

当第1四半期末における純資産は、前連結会計年度末に比べ22億58百万円増加し、595億63百万円になりました。増減の主な要因は、利益剰余金の増加13億90百万円等であります。この結果、自己資本比率は74.7%になりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成 25 年 5 月 15 日の決算短信で公表いたしました第 2 四半期及び通期の予想に変更はありません。

(注) 業績見通し等の将来に関する記述は、内外の経済状況、為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社グループが合理的であると判断した一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動  
該当事項はありません。
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  
該当事項はありません。
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示  
該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表  
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年 3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年 6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	18,251	19,298
受取手形及び売掛金	16,346	17,947
商品及び製品	1,758	2,117
仕掛品	8,916	8,162
原材料及び貯蔵品	3,532	3,443
その他	3,172	2,195
貸倒引当金	△ 168	△ 155
流動資産合計	51,809	53,009
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	10,247	10,159
その他（純額）	7,987	8,441
有形固定資産合計	18,234	18,600
無形固定資産		
のれん	1,432	1,325
その他	371	365
無形固定資産合計	1,804	1,691
投資その他の資産		
その他	6,045	6,023
貸倒引当金	△ 31	△ 19
投資その他の資産合計	6,014	6,004
固定資産合計	26,052	26,296
資産合計	77,862	79,306

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年 3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年 6月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	9,328	9,921
短期借入金	1,300	1,300
未払法人税等	399	368
引当金	806	403
その他	5,569	4,857
流動負債合計	17,403	16,850
固定負債		
長期借入金	1,200	1,000
退職給付引当金	1,465	1,425
役員退職慰労引当金	113	110
その他	375	356
固定負債合計	3,154	2,892
負債合計	20,557	19,743
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,216	10,226
資本剰余金	21,234	21,244
利益剰余金	25,609	27,000
自己株式	△ 108	△ 108
株主資本合計	56,951	58,362
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	109	442
為替換算調整勘定	7	426
その他の包括利益累計額合計	117	868
新株予約権	234	232
少数株主持分	—	99
純資産合計	57,304	59,563
負債純資産合計	77,862	79,306

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)
売上高	11,636	14,014
売上原価	7,381	8,904
売上総利益	4,255	5,110
販売費及び一般管理費		
販売費	1,410	1,530
一般管理費	1,021	1,209
販売費及び一般管理費合計	2,432	2,740
営業利益	1,822	2,369
営業外収益		
受取利息	1	1
受取配当金	28	34
為替差益	0	150
その他	39	55
営業外収益合計	69	242
営業外費用		
支払利息	29	13
その他	3	3
営業外費用合計	33	17
経常利益	1,858	2,595
特別利益		
投資有価証券売却益	—	72
新株予約権戻入益	—	6
特別利益合計	—	79
特別損失		
特別損失合計	—	—
税金等調整前四半期純利益	1,858	2,674
法人税、住民税及び事業税	302	333
法人税等調整額	307	658
法人税等合計	609	992
少数株主損益調整前四半期純利益	1,249	1,682
少数株主利益	—	12
四半期純利益	1,249	1,670



四半期連結包括利益計算書  
第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	1,249	1,682
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△ 240	332
為替換算調整勘定	45	427
その他の包括利益合計	△ 194	759
四半期包括利益	1,054	2,442
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,054	2,419
少数株主に係る四半期包括利益	—	22

## (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

## 1. 前第1四半期連結累計期間(自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 24 年 6 月 30 日)

## ①報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			合計
	半導体 製造装置	計測機器	計	
売上高				
外部顧客への売上高	6,892	4,744	11,636	11,636
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—
計	6,892	4,744	11,636	11,636
セグメント利益	873	949	1,822	1,822

②報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容  
セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

③報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

## 2. 当第1四半期連結累計期間(自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 6 月 30 日)

## ①報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			合計
	半導体 製造装置	計測機器	計	
売上高				
外部顧客への売上高	9,215	4,799	14,014	14,014
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—
計	9,215	4,799	14,014	14,014
セグメント利益	1,565	804	2,369	2,369

②報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容  
セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

③報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。